

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-060

中材科技股份有限公司

2025 年度第三期科技创新债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年 4 月 12 日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行不超过 48 亿元超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 48 亿元超短期融资券。

2024 年 10 月 22 日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP326 号），发行超短期融资券的注册申请已获交易商协会接受，获准的注册金额为人民币 48 亿元，注册额度自《通知书》落款之日起 2 年内有效。

2025 年 11 月 25 日，公司完成了 2025 年度第三期科技创新债券人民币 5 亿元的发行，现将发行结果公告如下：

名称	中材科技股份有限公司 2025 年度第三期科技创新债券	简称	25 中材科技 SCP003 （科创债）
代码	012582871	期限	205 天
起息日	2025 年 11 月 25 日	兑付日	2026 年 6 月 18 日
实际发行总额	5 亿元	计划发行总额	5 亿元
发行价格	100 元/百元	发行利率	1.6%
主承销商	南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司		

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日